

# Interessi di CMS-Pi

- Sensori
  - Planari (?)
  - 3D/4D
    - Sottili (assottigliati, wafer carrier, Epi)
    - Edgeless
      - Clean room + esperienza su pixel test CMS
- Prototipi
  - Ibridizzazione
    - Bump Bonding
  - Micro cooling
  - Assemblaggio prototipi (micro incollaggi, geometria piegata)
    - Clean room Termofluidodinamica lab

# WBS di interesse

- WBS 1.1, 1.2, 1.3, 1.6
- WBS 2
- WBS 4
- WB5 (coll Tbeam)
- WP del microcooling

# Personale

- Messineo 30%
- Dell'Orso 30%
- Boccali 20%
- Verdini 20%
- Bosi 30%
- Andrea (Ing) 30%
- Ciocci 10%
- Rizzi 20%